PAT-NO:

A . O Fr .

JP409007955A

DOCUMENT-

JP 09007955 A

IDENTIFIER:

TITLE:

ELECTRIC RESISTANCE TYPE VITREOUS

CARBON HEATER FOR HEAT TREATING

SEMICONDUCTOR

PUBN-DATE:

January 10, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SOTODANI, EIICHI ICHIJIMA, MASAHIKO **OHASHI, TADASHI** SHIMADA, MASAYUKI **MITANI, SHINICHI** HONDA, YASUAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

N/A

TOSHIBA CERAMICS CO LTD N/A

TOSHIBA MACH CO LTD

APPL-NO:

JP07171590

APPL-DATE: June 15, 1995

INT-CL (IPC): H01L021/205, H05B003/14

ABSTRACT:

8 . 3 e .

PURPOSE: To prevent the abnormal heating of spark heat and to reduce the consumption in an atmosphere containing the air by forming a heater of a stripe-like heater formed of vitreous carbon having a specific range of thermal expansion coefficients.

CONSTITUTION: A hollow cylinder 11 extending upward is mounted at the lower surface of a base 10, and a heater support 12 is mounted at the upper end. A heater 16 is mounted at the support 12 via an insulating rod 13, a reflecting plate 14 and an insulating rod 15. In this case, the heater 16 is vitreous hard carbon at an external appearance, and formed of vitreous carbon having a thermal expansion coefficient of 2.5 to 3.5×10^{-6} °C (20 to 450° C). It is formed, for example, by solid carbonization of thermosetting resin, bulk density is 1.50 to 1.56g/cm3, bending strength is 100MPa or more, **specific resistance** is 4000 to $4400\mu\Omega cm$, rate of hole area is 0.1% or less, Shore hardness is 100 or more, and thermal conductivity is 5 to 10w/m.K. Thus, no spark heat can be generated at a heater fixing part.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II) 特許出版公開書号 特朗平9-7955

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) Int.CL.	被別記号	庁内整理書号	ři	技術表示箇所
HO 1 L 21/205 HO 5 B 3/14		0380 — 3 K	HOLL 21/205 HOSB 3/14	;;

春季前录 未前录 前录项の数3 Fb (全 4 页)

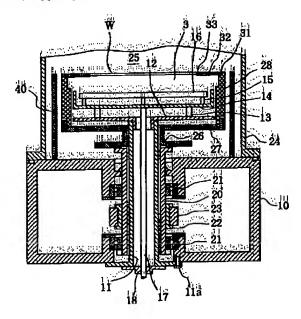
المار المعارضة فعيرها فالرعوم وراس		APIRI-AP A Jahan Albahan dan kalangan	
(21)出數書号	特膜平7 —171590	(71)田園人	000221122
(2)出版日	平成7年(1995) 6月15日	大量田(行)	東支をラミックス株式会社 東京都新省区四新省1丁目25番2号 000003458 東芝機様株式会社
		(72)発明者	東京都中央区銀座4丁目2番11号 外谷 集一 山形県西艦駅都小国町大学小国町378番地
		(72) 吳明者	東芝セラミックス株式会社小国製造所内 市島 雅彦 山形県西置職都小国町大学小国町378番地
		沙山和地人	東芝ゼラミックス株式会社小国製造所内 東連上 田辺

(64) 【発明の名称】 半導体兼処理用の電気抵抗式ガラス状力ニボン髪ヒニタ

(57)【要約】

【目的】 空気を含む雰囲気下でも消耗が少なく、固定部分がスパーク熱が発生しない半導体熱処理用電気抵抗

式ガラス状カーボン製ヒータを提供する。 【構成】 皮店室の内部でウエバを支持部材で支持し、 上記支持部材に支持されたウエバの真下にヒータを設け、ウエバの表面に気相成長させる気相成長装置に使用 する半導体熱処理用の電気抵抗式ガラス状カーボン製ヒータが熱脚張係数2.5~3.5×1 0-6/このガラス状カーボンで形成された帯状のヒータ であることを特徴とする半導体熱処理用電気抵抗式ガラス状カーボン製ヒータ。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 反応室の内部でウエバを支持部材で支持 し、上記支持部材に支持されたウエバの下方にヒータを 設け、ウエバの表面に気相成長させる気相成長装置に使 用する半導体無処理用の電気抵抗式ガラス状カーボン製 ヒータにおいて、ヒータが無鬱張係数2.5~3.5× 10-6/で(20℃~450℃)のガラス状カーボンマ 形成された帯状のヒータであることを特徴とする半導体 無処理用電気抵抗式ガラス状カーボン製ヒータ

【請求項2】 使用時にモータから放出される日。およ 10 び C O を含むガスの総量が、500 C の加熱時に0.1 出 / 100 g 以下、750 C の加熱時に0.4 出 1 / 100 g 以下であることを特徴とする請求項1に記載の半導体熱処理用電気抵抗式ガラス状ガーボン製モータ。

【請求項3】 ヒータがうず巻形の帯状のヒータである ことを特徴とする請求項1~2のいずれが1項に記載の 半導体熱処理用電気抵抗式ガラス状カーボン製ヒータ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体熱処理用電気抵抗式ガラス状カーボン製モータに関する。

100021

【従来の技術】CVD、MOCVDなどを含む気相成長 装置で使用するヒータは、一般に炭素等で形成されている。炭素質のヒータは、週当な電気抵抗を有し高温でも 強度が低下しない特徴を有している。また、SiC焼結 体は高抵抗であり、大きなジュール熱が得られる特徴を 有している。

100031

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、炭素質のヒークはHC1、H2、N2などの各種雰囲気下であ使用に通するが、空気等の酸化雰囲気下では酸化消耗が激しいため、長時間の使用は難しかった。

【0004】 炭素による汚染が問題となる半導体分野では、炭素質発熱体の表面にSie膜をヨーティングした ヒータが使用されていた。

【0005】しかし、春状のSiC膜付きのヒータは両端をカーボンネシで固定されており、SiC膜は抵抗値か高いため、その部分でスパーク熱等の異常発熱を起こ 40 またけがあった

【0006】前述した従来技術の問題点に鑑み、本発明は空気を含む雰囲気下でも消耗が少なく、固定部分でスパーク熱が発生しない半導体熱処理用電気抵抗式ガラス状カーボン製ヒータを提供することを目的としている。 【0007】

【課題を解決するための手段】この発明は、反応室の内部でウエバを支持部材で支持し、上記支持部材に支持されたウエバの下方にヒータを設け、ウエバの表面に気相成長させる気相成長装置に使用する半導体熱処理用の銀 50

気抵抗式ガラス状カーボン製ヒータにおいて、ヒータが 熱助現係数2.5~3.5×10-6/℃(20℃~45 0℃)のガラス状カーボンで形成された帯状のヒータで あることを特徴とする半導体熱処理用電気抵抗式ガラス 状カーボン製ヒータを製造としている。

[8000]

【実施例】本発明によるヒータ16は、図1を参照して 後述する気相成長装置に使用するものであり、図2に示すように、全体がうず巻形になっていて、幅6~12mmで、厚みが1~6mmである帯の形状になっている。 図2に示すA点とB点が固定点になっていて、そこに固定用の穴が形成されていて、そこにカーボンネジを通してヒータ16を反射板14に直接又は絶縁体15を介して固定する。

【0009】本発明に使用するビータ16は、次に説明 するようなガラス状カーボンで形成する。

【0012】また、本発明の好適なヒータにおいては、使用時にヒータから放出される日はおよびCOを含むガスの総量が、500℃の加熱時に0.1出1/100度以下、750℃の加熱時に0.4出1/100度以下、900℃の加熱時に1:0出1/100度以下であるが、それ以上であるとウエハのOSFの発生をおこし易くなる。

【0013】以下に本発明の図示例についてさらに詳しく説明する。

【0014】図1において、ベース10の下面には上井 に向かって伸びる中空中筒体11が取付けられ、その上 端にヒータ支え12が取付けられている。ヒータ支え1 2には絶縁棒13、反射板14及び絶縁棒15を介して ヒータ16が取付けられている。中空円筒体11の内部に はフタ18によって閉じられ、中空円筒体11の内部に はフタ18を貫通してヒータ16に接続された給電用配 線17が設けられている。

【0015】中空円筒体11の周囲を囲むように中空回転軸20が設けられ、中空回転軸20はペアリング2

3

0、21により中空円筒は11と無関係に回転自在にベース10に取付けられている。中空回転輸20にほデーリ22が取付けられ、ベルト23により図示しないモータにより回転を与えられるようになっている。

【0016】中空回転軸20の上端は、一部のみを示す ベルジャ24によってベース10の上間上方に形成される反比室25内に伸び、その上端にはキー26を介して 皮素製の支持円盤27が固着されている。支持円盤27 には石英ガラス、炭素又はモラミックス製の支持リング 28が支持円盤27と一体的に回転可能に取付けられて 10 いる。

【0017】支持リング28は、ヒータ支え12、皮射板14及びビータ16の外周を囲んで、ヒータ16より上井へ伸びている。

【0018】支持リング28の上端には段部31が形成され、段部31にリング状のウ土ハ保持板32が接着され、ウエハ保持板32の上面内周寄りに形成された段部33内にウエハWを保持するようになっている。ウエハ保持板32に支持されたウエハWは、ヒータ16と好ましくは3㎡に以上の所定の間隔を有するように置かれる。

【0019】支持リシグ28の外周には所定の隙間をもって円筒状の保温筒40が同心状に配置されている。

【0020】次いで本装置の作用について説明する。ヒータ16に格電し、加熱を行うと共に、中空回転軸20を回転させ、ウエハ保持板32及びウエハWを回転させる。ウエハWとウエハ保持板32はヒータ16によって加熱される。

【0021】ウエハ保持被32は、ウエハWを支持すると共に、ビータ16によって加熱され、ウエハWの外周 30を加熱して該外周の温度低下を抑え、ウエハWの中心から外周までの全域にわたり、均一な温度分布とする役目を有している。

【0022】ウエハWを所定の気相成長温度に加熱したところで、反応ガスを図1において上方からウエハWに向けて流下させることにより気相成長を施ごすが、このときウエハWの表面だけでなく、ウエハ保持板32の表面にも気相成長膜が形成される。

[0023]

【発明の効果】ヒータをカーボンネシで固定しても、その部分で使用時にスパークが発生しない。カラス状カーボンは熱静張係数が低いので、高温下でも帯状ヒーダの寸法変化が小さく、不都合なゆがみが実質的に生じない。とくにヒータをうず巻形に形成したときは、従来の帯状ヒータでは回避できる。

【0024】ヒータはガラス状カーボンで形成している ため、炭素基材にガラス状カーボンを被覆した物に止ぐ HNOs - HP 米溶液で洗浄が可能となった。かつ、優 れた耐熱性と耐酸性を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示す図。

【図2】図1の装置に使用するヒータの一例を示す図。 【符号の説明】

10 ベース

11 中空円筒体

12 ヒータ支え

13 絶縁棒

14 反射板

15 絶縁棒

16 6-9

17 給電用配線

18 フタ

20 中空回転軸

22 7-1

23 ベルト

24 ベルジャ

25 反応室

26 +-

27 支持円盤

28 支持リング

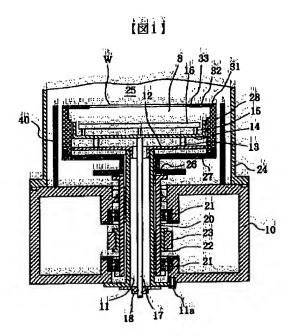
31 段部

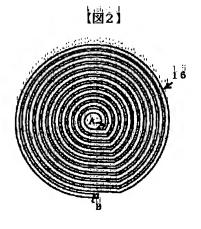
32 ウエハ保持板

33 段部

40 保温筒

₩ ウエハ





プロジトページの概念

(72)発明者

(72)発明者

大橋 思神奈川県泰野市 自屋30番地クス株式会社開発研究所内島田 真幸 静岡県沼津市大岡2068-3 会社沼津事業所内 東芝機械株式

(72)発明者

(72)発明者

三谷 慎一 静岡県沼津市大岡2068-3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 本多 恭章 静岡県沼津市大岡2068-3 東芝機械株式 会社沼津事業所内